



平成27年11月12日

各 位

会 社 名 株式会社セコニックホールディングス
代表者名 代表取締役社長 馬場 芳彦
(コード番号 7758 東証第2部)
問合せ先 取締役管理本部長 鈴木 章浩
(TEL 03-5433-3611)

連結子会社の一部事業撤退および特別損失に関するお知らせ

当社は、平成27年11月12日開催の取締役会において当社連結子会社である株式会社セコニック電子(以下「本件子会社」という。)の基板実装事業について撤退することを決議いたしました。これに伴い平成28年3月期第2四半期連結累計期間(平成27年4月1日～平成27年9月30日)におきまして、特別損失を計上いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 事業撤退の理由

本件子会社では、福島事業所において精密機器製造のほか基板実装を主力事業としており、売上規模の拡大を目指してこれまでも実装関連の設備増強や営業部門の強化等を図ってまいりましたが、価格競争が激化するなか、基板実装事業は低位な収益を確保するに留まり、新規の設備投資が思うように出来ない状況が続いております。

このような状況のなか、当社はあらゆる角度から本件子会社の基板実装事業の方向性に関して検討してきました結果、本件子会社は当該事業から撤退し、今後は、基板実装事業以外の精密機器製造関連の事業拡大に経営リソースを集中させることが企業価値の向上に適うものと判断いたしました。

2. 撤退事業の概要

(1) 基板実装事業の内容

- ① 製造拠点：株式会社セコニック電子 福島事業所
- ② 製造拠点所在地：福島県南会津郡下郷町大字沢田字赤岩乙50-2

(2) 基板実装事業の経営成績(平成27年3月期)

	撤退事業(a)	平成27年3月期連結実績(b)	比率(a/b)
売上高	687百万円	9,035百万円	7.6%

3. 今後の予定

平成27年11月より売却先について検討してまいりますが、現在お取引をしているお客様への影響等を考慮しつつ、1年以内を目途として事業撤退することといたします。なお、従業員は他部門へ異動を図り雇用を確保してまいります。

4. 特別損失の計上

平成28年3月期第2四半期連結累計期間(平成27年4月1日～平成27年9月30日)において、基板実装事業にかかる有形固定資産(機械装置等)の減損損失として8百万円、当面の生産計画にも

とづき利用見込みの低い棚卸資産（原材料）の評価損として148百万円、合計157百万円を事業整理損失として特別損失に計上いたしました。

5. 今後の見通し

本件を含めた平成28年3月期通期連結業績予想は、本日「営業外費用（為替差損）の計上および業績予想値と実績値との差異並びに通期連結業績予想値の修正に関するお知らせ」として公表しております。

また、平成29年3月期以降の業績に与える影響につきましては、撤退の進捗にあわせて、今後、精査してまいります。

以 上